



(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2005年5月19日 (19.05.2005)

PCT

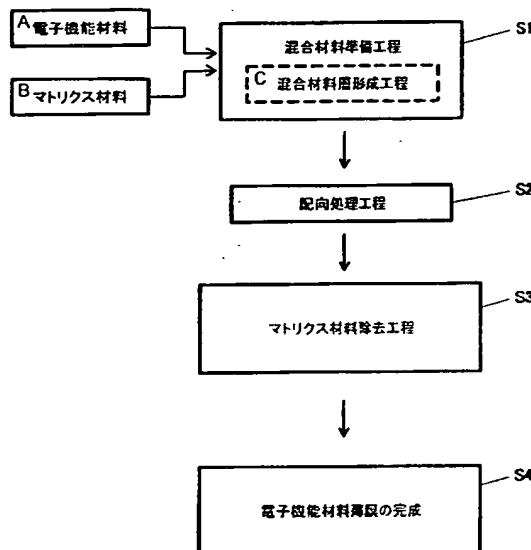
(10) 国際公開番号
WO 2005/045946 A1

(51) 国際特許分類⁷: H01L 51/00, 29/786, 29/06, B82B 3/00
 (72) 発明者: および
 (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/016574
 (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 脇田 尚英
 (22) 国際出願日: 2004年11月9日 (09.11.2004)
 (74) 代理人: 角田嘉宏, 外(SUMIDA, Yoshihiro et al.); 〒6500031 兵庫県神戸市中央区東町123番地の1 貿易ビル3階 有古特許事務所 Hyogo (JP).
 (25) 国際出願の言語: 日本語
 (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
 (26) 国際公開の言語: 日本語
 (30) 優先権データ:
 特願 2003-379729
 2003年11月10日 (10.11.2003) JP
 (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).

(総葉有)

(54) Title: METHOD FOR ORIENTATION TREATMENT OF ELECTRONIC FUNCTIONAL MATERIAL AND THIN FILM TRANSISTOR

(54) 発明の名称: 電子機能材料の配向処理方法と薄膜トランジスタ



(57) Abstract: A method for the orientation treatment of an electronic functional material which comprises a mixed material preparation step (step 1) of preparing a mixed material from an electronic functional material and a matrix material for orienting the electronic functional material, a orientation treatment step (step 2) of orienting the mixed material, and a matrix material removal step (step 3) of removing the matrix material in the mixed material.

(57) 要約: 本発明の電子機能材料の配向処理方法は、電子機能材料と前記電子機能材料を配向させるためのマトリクス材料との混合材料を準備する混合材料準備工程(ステップS1)と、前記混合材料を配向させる配向処理工程(ステップS2)と、前記配向された前記混合材料の中の前記マトリクス材料を除去するマトリクス材料除去工程(ステップS3)とを有する。

S1... MIXED MATERIAL PREPARATION STEP
 S2... ORIENTATION TREATMENT STEP
 S3... MATRIX MATERIAL REMOVAL STEP
 S4... COMPLETION OF THIN FILM OF ELECTRONIC FUNCTIONAL MATERIAL
 A... ELECTRONIC FUNCTIONAL MATERIAL
 B... MATRIX MATERIAL
 C... MIXED MATERIAL LAYER FORMATION STEP

WO 2005/045946 A1



(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 國際調査報告書